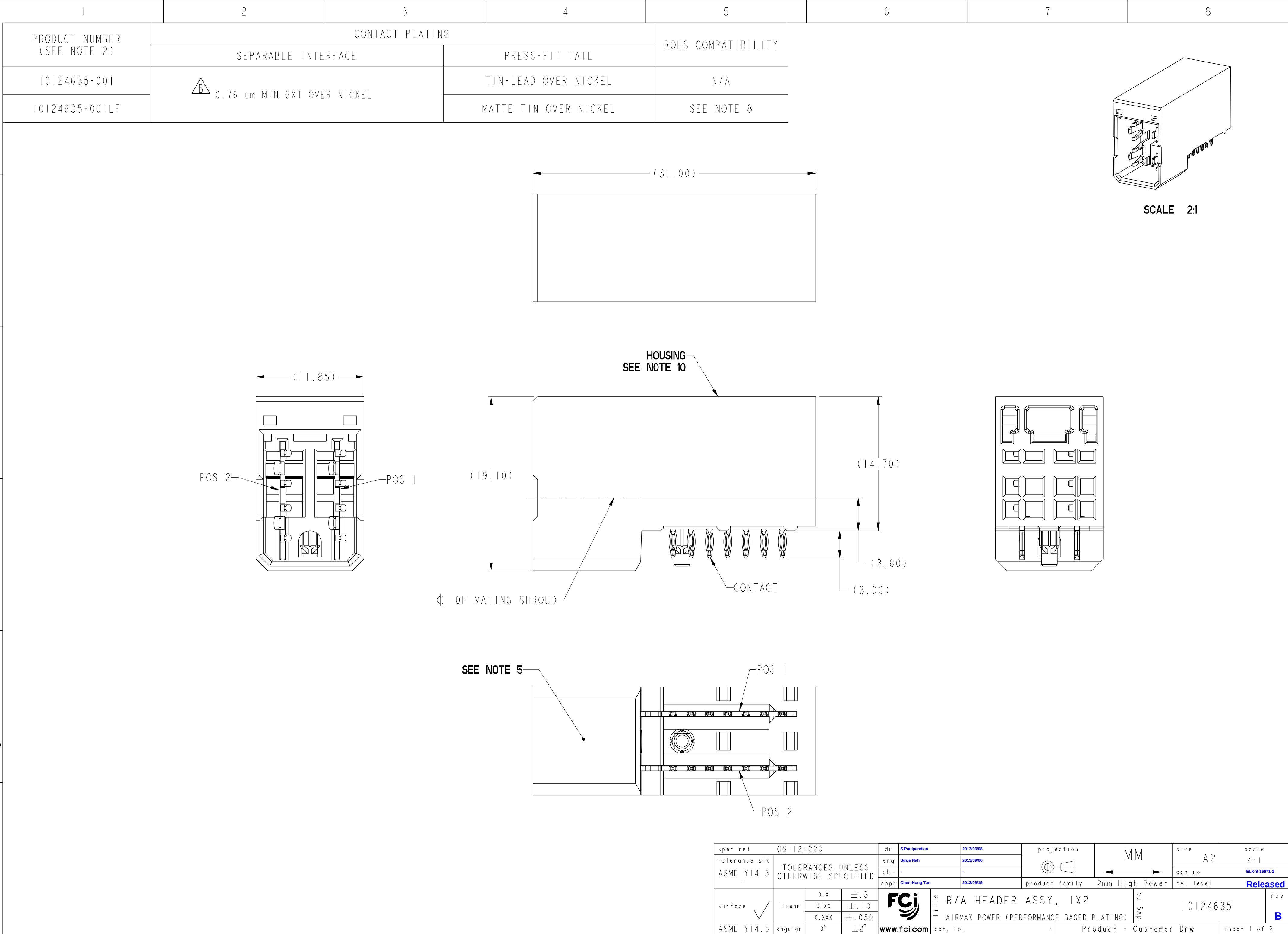


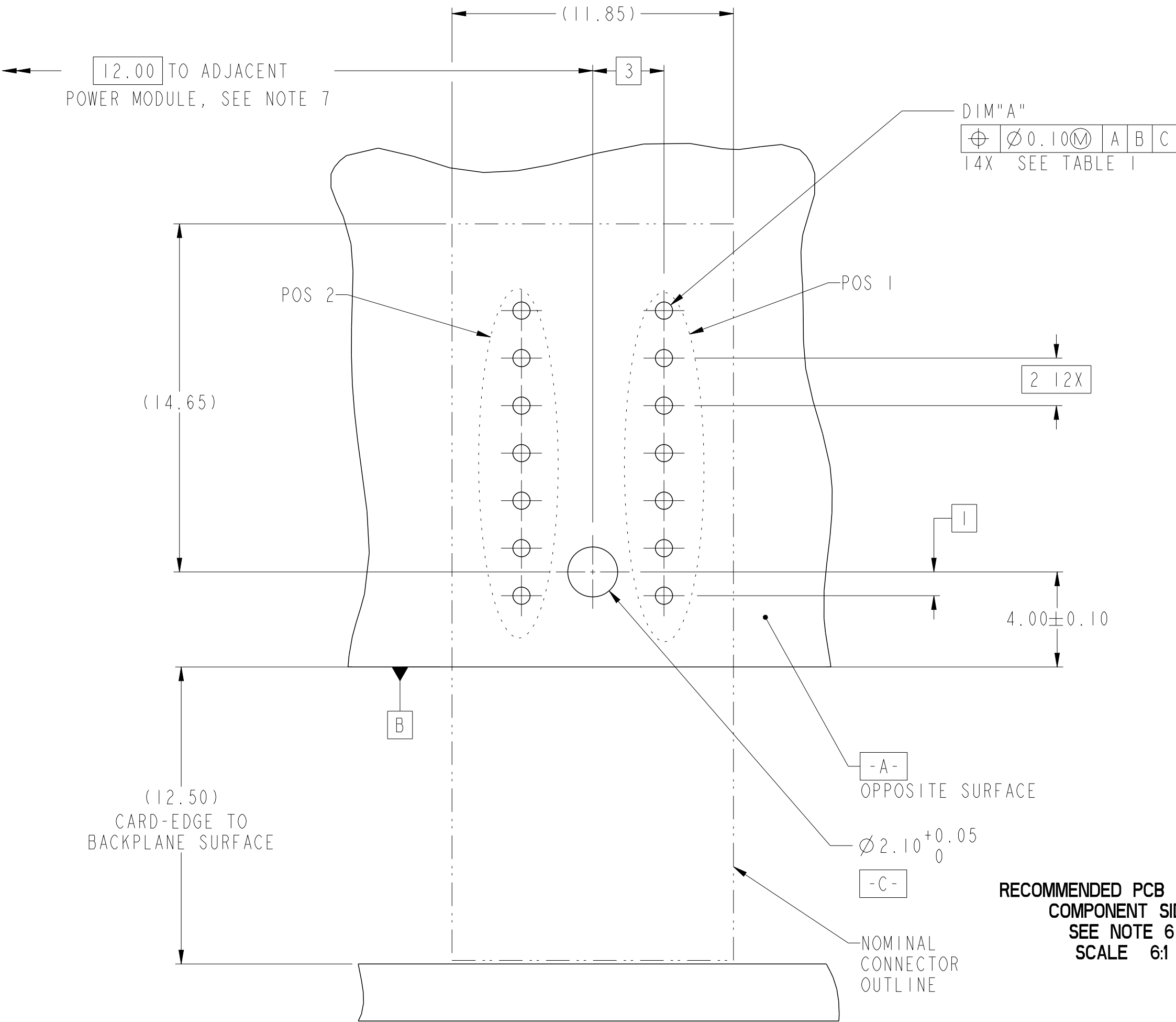


spec ref	GS-12-220	dr	S Paulgandian	2013/03/08	projection	MM	size	A2	scale	4:1
tolerance std	ASME Y14.5	eng	Suzie Nah	2013/09/06	chr	-	ecn no	ELX-S-15671-1	rel level	Released
surface	✓	appr	Chen-Hong Tan	2013/09/19	product family	2mm High Power	cat. no.	-	Product - Customer Drw	sheet 1 of 2
linear	0.X ±.3 0.XX ±.10 0.XXX ±.050	title	R/A HEADER ASSY, 1X2 AIRMAX POWER (PERFORMANCE BASED PLATING)	dwg no	10124635	rev	B			
angular	0° ±2°	www.fci.com								

TOP LAYER DESCRIPTION	TABLE I PLATED THROUGH-HOLE REQUIREMENTS							
	DRILLED HOLE DIAMETER	COPPER THICKNESS	TIN-LEAD THICKNESS	NICKEL THICKNESS	GOLD THICKNESS	TIN THICKNESS	SILVER THICKNESS	FINISHED HOLE DIAMETER (DIM"A")
TIN-LEAD	0.81-0.86 (0.85 DRILL)	0.025 - 0.050	0.005 - 0.015	--	--	--	--	0.65 - 0.80
IMMERSION TIN	0.81-0.86 (0.85 DRILL)	0.025 - 0.050	--	--	--	0.9 - 1.5um	--	0.70 - 0.80
IMMERSION SILVER	0.81-0.86 (0.85 DRILL)	0.025 - 0.050	--	--	--	--	0.15 - 0.65um	0.70 - 0.80
COPPER (SEE NOTE 11)	0.81-0.86 (0.85 DRILL)	0.025 - 0.050	--	--	--	--	--	0.70 - 0.80
GOLD	0.81-0.86 (0.85 DRILL)	0.025 - 0.050	--	0.003 - 0.007	FLASH UP TO 0.0002	--	--	0.69 - 0.80

NOTES:

1. CONNECTOR MATERIALS:
HOUSING: HIGH TEMPERATURE THERMOPLASTIC, BLACK
UL 94V-0 COMPLIANT
CONTACT: HIGH PERFORMANCE COPPER ALLOY
2. "LF" SUFFIX DENOTES "LEAD-FREE"
3. PRODUCT SPECIFICATION: GS-12-220
4. APPLICATION SPECIFICATION: GS-20-023
5. PRODUCT MARKING (PRODUCT NUMBER & LOT CODE) ON HOUSING.
6. MINIMUM NOMINAL PCB THICKNESS: 1.6mm
7. REFER TO CUSTOMER DRAWING SKI0035911 FOR INFORMATION REGARDING PCB LAYOUT OF POWER AND GUIDE MODULES RELATIVE TO SIGNAL MODULES.
8. PRODUCT MEETS EUROPEAN UNION DIRECTIVES AND OTHER COUNTRY REGULATIONS AS DESCRIBED IN FCI SPECIFICATION GS-22-008.
9. PACKAGING MEETS FCI SPECIFICATION GS-14-920.
10. HOUSING COMPONENT WILL WITHSTAND EXPOSURE TO 260°C PEAK TEMPERATURE FOR 60 SECONDS IN A CONVECTION, INFRA-RED, OR VAPOR PHASE REFLOW OVEN.
11. COPPER PLATING THICKNESS IN CENTER OF VIA HOLE CAN BE NO MORE THAN 0.003 LESS THAN OTHER AREAS.
12. A  SYMBOL WILL BE NEXT TO ANY DIMENSION, VIEW, OR NOTE WHICH HAS BEEN MODIFIED WITH THE CURRENT DRAWING REVISION



RECOMMENDED PCB LAYOUT,
COMPONENT SIDE
SEE NOTE 6
SCALE 6:1

spec ref	GS-12-220	dr	S Paulgandian	2013/03/08	projection	MM	size	A2	scale	1:1
tolerance std	ASME Y14.5	eng	Suzie Nah	2013/09/06	chr	-	ecn no	ELX-S-15671-1	rel level	Released
surface	✓	appr	Chen-Hong Tan	2013/09/19	product family	2mm High Power	cat. no.	10124635	rev	B
ASME Y14.5	linear	0.X	±.3	0.XX	±.10	0.XXX	±.050	angular	0°	±2°

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9